

参加募集

日本セラミックス協会関西支部
平成24年度支部セミナー
—最近のセラミックスに関わる研究トピックス—

主催 日本セラミックス協会関西支部

日時 2012年12月7日(金) 10:00~17:30

場所 大阪府立大学 学術交流会館 (C1棟) 白鷺門、モニュメント近く

<http://www.osakafu-u.ac.jp/info/campus/nakamozu.html>

〒599-8531 堺市中区学園町1-1

テーマ 「最近のセラミックスに関わる研究トピックス」

プログラム

- 1) 「ガラスセラミックス電解質を用いた全固体電池の開発」大阪府立大学／辰巳砂昌弘
- 2) 「熱電変換材料・デバイスの最新研究動向」名古屋大学／河本邦仁
- 3) 「新顔の環境浄化触媒セラミックス」大阪大学／今中信人
- 4) 「固体触媒の最近のトピックス」大分大学／永岡勝俊
- 5) 「レアアース資源争奪戦：過去5年間に起こったことと今後への教訓」産総研つくばセンター／渡辺 寧
- 6) 「工学的応用を目指した白金ベース合金ナノ粒子合成技術開発」滋賀県立大学／バラチャンドラン・ジャヤデワン

参加費 セラミックス協会会員（特別会員を含む）・協賛学協会会員：5,000円、セラミックス協会シニア会員・永年継続会員・学生会員：2,000円、支部賛助会員企業：1名無料 / 2人目からは5,000円、非会員：10,000円（講演予稿集代含む）

懇親会 (17:30~19:15) 4000円（参加費とも当日受付で申し受けます）

参加申込締切 定員150名になり次第締切

申込・問合先 (1) 氏名, (2) 所属, (3) 連絡先, (4) 懇親会参加の希望の有無, (5) 会員種別を明記の上, E-mail, FAX 又は郵送で下記まで申し込み下さい。

〒599-8531 堺市中区学園町1-1 大阪府立大学大学院工学研究科物質化学系マテリアル 中平 敦, TEL 072-254-9315, FAX 072-254-9912,

E-mail : appl-nakahira@mtr.osakafu-u.ac.jp